

Japan Pavilion @ IPB 2025 出展募集

2025年7月21日～23日に上海において中国最大の粉体工業展 IPB 2025 が開催されます。
当協会では、Japan Pavilion を設置し、共同出展の募集をいたします。是非ご出展を検討ください。

【展示会概要】

展示会名：IPB 2025 International processing Trade Fair for Powder, Bulk Solids and Fluids
会 期：2025年7月21日（月）～23日（水）3日間
会 場：Shanghai World Expo Exhibition & Convention Centre (SWECC)
主 催：中国顆粒学会、ニュルンベルクメッセチャイナ
協賛団体：一般社団法人日本粉体工業技術協会 他

【共同出展募集要項】

出 展 料：会員 165,000 円（税込）、一般 198,000 円（税込）
出展料に含まれるもの：
出展スペース、共同装飾デザイン・工事費用、ポスター印刷 1-2 枚、展示パネル、
展示台、照明、椅子、共同使用スペース、展示会主催者との各種調整
募 集 数：12 社（先着順に受け付けます。）
申 込 方 法：申込書にご記入いただき、下記申込先までメールにてお申込みください。
申 込 締 切：2025年5月30日（金）
申 込 先：協会・東京事務所 大久保 E-mail: okubo@appie.or.jp Tel: 03-3815-3955

Japan Pavilion @ IPB 2025 出展申込書

下記必要事項をご記入の上、メールにて申込書を送付ください。
お申込み後3日以内に確認のご連絡をいたします。連絡がない場合は、恐れ入りますが、お電話ください。
送付先：（一社）日本粉体工業技術協会 東京事務所 大久保
Email: okubo@appie.or.jp Tel: 03-3815-3955

申込日 2025年 月 日

社名	
氏名	
所属部署/役職	
会社住所	〒
電話番号	
Email	